

## KC ケーシーボンド II<sub>SA</sub> (温暖期用) 成分表

	成 分	割 合 (%)
主 剤	ビスフェノール A エポキシ樹脂	30~40
	無機充填剤	60~70
	シリカ	1~5
	酸化チタン(IV)	1 未満

	成 分	割 合 (%)
硬 化 剤	ポリチオール	1~10
	ポリアミドアミン	10~20
	2-エチルヘキサ酸	1 未満
	シリカ	40~50
	無機充填剤	20~30